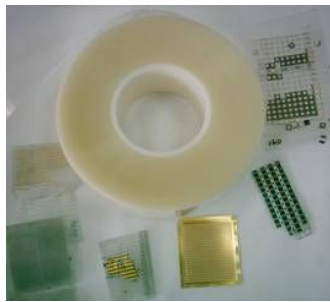


UV 膠帶

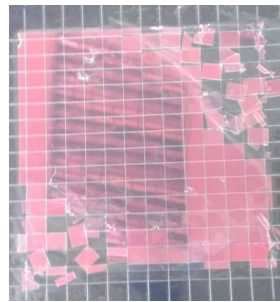
全科 UV 膠帶是專為矽晶片、玻璃、LED 模組、QFN 及各類 IC 晶片 PC 板等的切割及研磨加工之用而設計。塗佈特殊 UV 黏膠，具高黏著力，使晶片於切割過程不飛料。加工結束後只要照射適量的紫外線，就可以變成不黏，可以很容易取下而不脫膠。全系列符合 RoHS 及無鹵要求。



PCB 切割



晶圓切割



玻璃切割



PVC UV 切割膠帶

產品分類

材質→	黏著力 ↓	130μPO	80μPO	140μPO	80μPO	80μPVC	100μPET
QFN 切割用 PCB 切割用	超強黏	UP163-H24 UP163					UT1005
玻璃切割用 陶瓷基板用	強黏	UP163-20 UP151	UP821	UB163-20 UB151			
矽晶片 切割用	低黏		UP802 UP804		UB802	PT185	
玻璃切割用	強黏		UP805				
切割		深切	淺切	深切	淺切	淺切	深或淺切
可擴張回復		不可	不可	可	可	優	不可
顏色		霧	霧	霧	霧	霧	透明
優點		耐熱 不殘膠	耐熱 不殘膠	可擴張 不殘膠	矽晶片 切割專用	便宜， 矽晶片切 割專用	透明 耐熱佳 硬挺
缺點						含鹵素	硬挺